

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED**

**華虹半導體有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：01347)

## 海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列華虹半導體有限公司(「本公司」)於上海證券交易所網站刊發的《關於參加上海國有控股上市公司2023年度集體業績說明會的公告》，僅供參閱。

承董事會命  
華虹半導體有限公司  
董事長兼執行董事  
張素心先生

中國上海，二零二四年五月六日

於本公告日期，本公司董事分別為：

**執行董事：**

張素心(董事長)

唐均君(總裁)

**非執行董事：**

葉峻

孫國棟

周利民

熊承艷

**獨立非執行董事：**

張祖同

王桂壩太平紳士

封松林

A 股代码：688347  
港股代码：01347

A 股简称：华虹公司  
港股简称：华虹半导体

公告编号：2024-016

## 华虹半导体有限公司关于参加上海国有控股上市公司 2023 年度集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 13:30-17:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心  
（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

华虹半导体有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 29 日披露公司 2023 年度报告，为进一步加强公司与投资者的沟通交流，让广大投资者能深入了解公司经营情况、未来发展战略等，公司将参加由上海市国资委、上海证券交易所共同举办的上海国有控股上市公司 2023 年度集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

### 一、说明会类型

本次投资者说明会以“上证路演中心视频直播和网络互动”形式召开，公司将针对 2023 年度经营情况及未来发展战略等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。

### 二、说明会召开的时间、地点

- （一）会议主题：上海国有控股上市公司 2023 年度集体业绩说明会
- （二）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 13:30-17:00
- （三）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心  
（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）
- （四）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

### 三、参加人员

董事长张素心先生，执行副总裁兼财务长、董事会秘书王鼎先生，执行副总裁周卫平先生、独立董事封松林先生。

#### **四、投资者参加方式**

(一) 投资者可在 2024 年 5 月 10 日下午 13:30-17:00，通过互联网登录上证路演中心 (<https://roadshow.sseinfo.com/>)，在线参与本次业绩说明会。

(二) 投资者可于 2024 年 5 月 8 日 17:00 前通过公司邮箱 [ir@hhgrace.com](mailto:ir@hhgrace.com) 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

#### **五、联系部门及咨询办法**

联系部门：投资者关系

联系电话：+86 21-50809908

电子邮件：[ir@hhgrace.com](mailto:ir@hhgrace.com)

#### **六、其他事项**

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心 (<https://roadshow.sseinfo.com/>) 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

华虹半导体有限公司董事会

2024 年 5 月 7 日